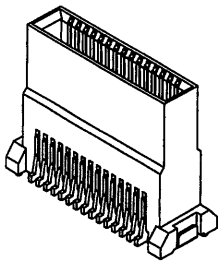
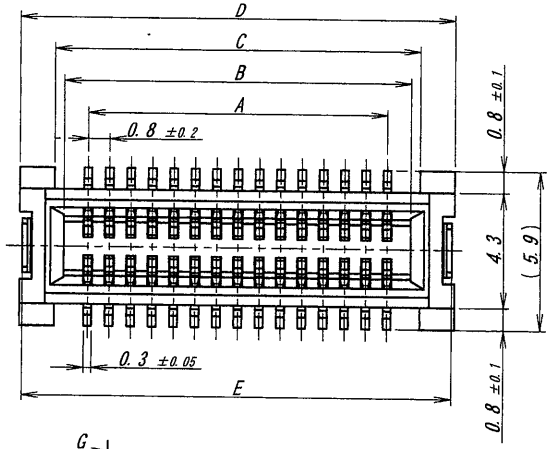
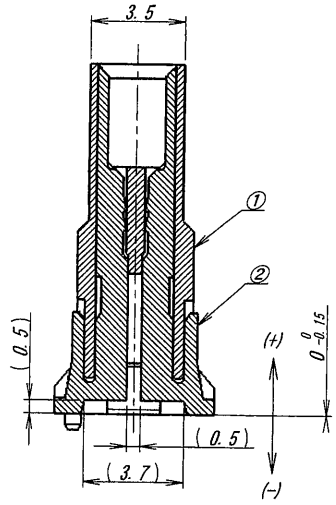
5 極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	F
30	9860B-30Z09-GFA	11.2	13.0	13.7	16.3	16.1	15.0
40	9860B-40Z09-GFA	15.2	17.0	17.7	20.3	20.1	19.0
50	9860B-50Z09-GFA	19.2	21.0	21.7	24.3	24.1	23.0
60	9860B-60Z09-GFA	23.2	25.0	25.7	28.3	28.1	27.0
~~70~~	9860B-70Z09-GFA	27.2	29.0	29.7	32.3	32.1	31.0
80	9860B-80Z09-GFA	31.2	33.0	33.7	36.3	36.1	35.0
~~90~~	9860B-90Z09-GFA	35.2	37.0	37.7	40.3	40.1	39.0
100	9860B-100Z09-GFA	39.2	41.0	41.7	44.3	44.1	43.0
~~110~~	9860B-110Z09-GFA	43.2	45.0	45.7	48.3	48.1	47.0
~~120~~	9860B-120Z09-GFA	47.2	49.0	49.7	52.3	52.1	51.0

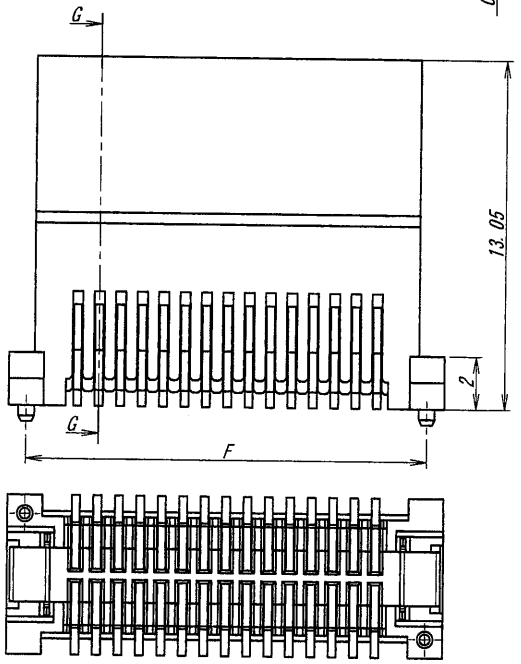
NOTE
1. コプラナリティー/COPLANARITY : 0.1MAX.



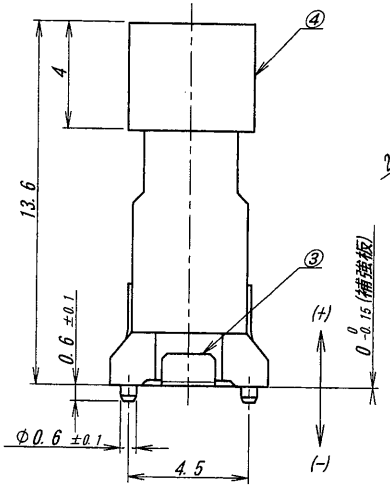


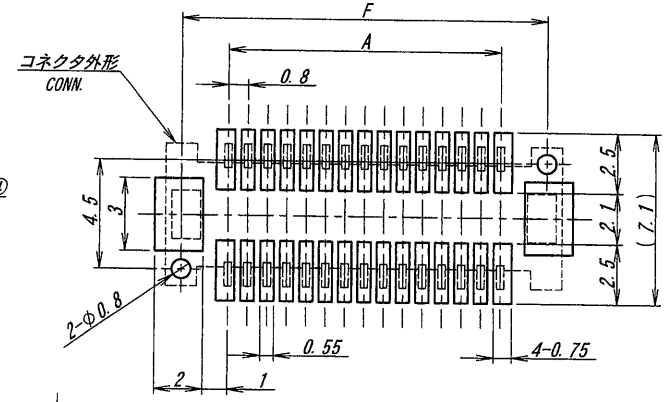


SECT. G-G



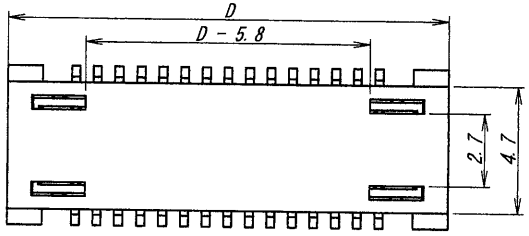
キャップ装着時





推奨基板寸法
一般公差：±0.05（マウント面）
RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE : ±0.05
(MOUNTING SIDE)

キャップ装着時



ISSUED '12.6.26 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
5	41795	REVISED	L.Q	MT	'12-6-25

MATERIAL 材質
①ベース/BASE : PA9T 黒色/BLACK UL94V-0
②ポスト/POST : 黄銅/BRASS
③補強板/METAL FLANGE : 黄銅/BRASS
④キャップ/CAP : PA46 黒色/BLACK UL94V-0

FINISH 仕上げ
②ポスト/POST :ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE:2μmMIN.
:金めっき（接点）/Au PLATE (CONTACT POINT) :0.1μmMIN.
(テール部)/(SOLDERTAIL) :0.03μmMIN.
封孔処理剤/SEALING TREATMENT.
③補強板/METAL FLANGE :ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE:1~3μm.
:スズ-銅めっき/TIN-COPPER PLATE:2~5μm.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '12-6-25 Lin Qi
DSN '04-3-3 H. Honma
CHK '12 6/25 M. Takagi
APP 2012-6-25 Y. Sawaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9860シリーズ プラグ
SERIES 9860 PLUG

EDP No

PARTS No 部番
9860B-**Z09-GFA

DWG No 図番
IMSA-9860B-**Z09-GFA

REV. 5

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する